62 -0,1

50-0,1

50-

## Таблица 1 – Данные отверстий

Условное обозначение отверстий	Диаметры отверстий, мм	Диаметры контактных площадок, мм	Наличие металлизации в отверстиях	Количество отверстий
-	0,3 +0	0,6 +0	Есть	56
	2,0 +0,2 -0,2	1,1 +0,2 -0,2	Есть	34
	3,2 <sup>+0,2</sup> <sub>-0,2</sub>	Hem	Hem	4

- 1.\* Размеры для справок
- 2. Οδщие допуски по ΓΟΣΤ 30893.1-2002: H12, h12, ±IT 12/2
- 3. Общие допуски формы и расположения ГОСТ 30893.2-2002 Н
- 4. Шаг координатной сетки 1,25 мм
- 5. Плату изготовить комбинированным позитивным методом
- 6. Класс точности платы по ГОСТ Р 53429-2009 -3:
- минимальная номинальная ширина проводника 0,25 мм;
- минимальное номинальное расстояние между элементами проводящего рисунка - 0,25 мм;
- минимальный номинальный диаметр переходного отверстия — 0,3 мм.
- 7. Параметры отверстий, контактных площадок платы приведены в παδλυμε 1
- 8. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа
- 9. Финишное покрытие металлизированных поверхностей меди по ГОСТ 9.301-86, контактных зон — припоем ПОС -61 ГОСТ 21930-76 толщиной не менее 35 мкм.
- 7. Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО .070.014-75

					ИУ 4.11.04.03.23.11.31.11.002					
					Uempoiembo unoma		/lum	Масса	Масштаδ	
Изм .	Лист	N °докум.	Подпись	Дата	Устройство учета				<u> </u>	
Разраб.		Кутаев К.С.			электронных компонентов				2:1	
Пров	Вер.	Орлов А.О.			<b>'</b>					
Т.контр. Н.контр. Утв.					Плата печатная		Лист Листов 1			
					FR4-DE104	МГТУ им. Н.Э. Бауман		аумана		
					==		Кафедра ИУ 4			
					TY 2296-001-39421663-13	1663-13		оуппа ИУ 4-31 М		
		-			Копировал		φι	ормат А2		